

開催概要

JPCA Show 2015 (第45回国際電子回路産業展)

- 構成展示会
- 2015 プリント配線板技術展 PWB Tech 2015
 - 2015 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module Japan 2015
 - 2015 機器・半導体受託生産システム展 EMS Japan 2015
- 主催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

ラージエレクトロニクスショー2015

- 構成展示会
- 2015 プリントエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS 2015
 - 2015 部品・MEMS/ デバイス産業総合資機材展 Device Engineering 2015
 - 2015 LED/OLED 応用技術展 Solid-State Lighting 2015
- 共催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)・半導体産業新聞(機産業タイムズ社)

WIRE Japan Show 2015 (電線・ケーブル・コネクタ総合技術展)

- WIRE Japan Show セミナー
- 共催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)・電線新聞(機工業通信)

2015マイクロエレクトロニクスショー (第29回最先端実装技術・パッケージング展)

- 同時開催
- 最先端実装技術シンポジウム
 - アカデミックプラザ
 - eX-tech 2015
- 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP)

JISSO PROTEC 2015 (第17回実装プロセステクノロジー展)

- PROTEC セミナー
- 主催：一般社団法人日本ロボット工業会(JARA)

開催までのスケジュール

2014.11月	12月	2015.1月	2月	3月	4月	5月	6月
11/14(金) 出展申込み切 第一期			2/13(金) 出展申込み切 最終	3/13(金) 出展者説明会 小間位置選択会	4月中旬 各種申請書類 提出期限	5/31(日) 5/2(火) 6/5(金) 6/3(水) 6/1(水) 6/5(金) 6/3(水) 6/1(水)	6/3(水)-5(金) 展示会開催 搬入期間

特典が盛りだくさん！ 2015年展示会スポンサー募集！

展示会のスポンサー になりませんか？

2015年展示会開催に伴い、スポンサー様を募集致します。毎年12万人の国内外からの来場者が訪れる当展示会に広く企業名をPRして頂く事ができます。この機会を是非お見逃しなく！

ご協賛頂ける企業様には右の特典をご用意させて頂きます。
※詳細は事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

実施期間	11月下旬～展示会終了まで(順次開始)				
実施場所	ものづくりフェスタ内 主催者併催企画実施会場及び公式行事会場、基調講演会場				
費用	プラチナスponsor: 500,000 円 (税別) ゴールドスponsor: 200,000 円 (税別) シルバースponsor: 100,000 円 (税別) ブロンズスponsor: 50,000 円 (税別)				
特典	特典名	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ
①	JPCA Show2015ガイドブック「EXPO NAVI」への広告掲載(昨年掲載料350,000円相当)	●			
②	開会式及びレセプション会場内での企業ロゴの掲示	●			
③	基調講演会場内での企業ロゴの掲示	●			
④	JPCAメール: 12万件(展示会過去来場者8万件+半導体産業新聞購読者4万件)へ送付のメールマガジンにスポンサー社名を記載	●	●		
⑤	イベントブース内での企業ロゴの掲示及び、パンフレット・印刷物の展示スペースを設置(パネル作成は各社負担)	●	●	●	
⑥	オープンセミナーPPTにスポンサー企業ロゴを掲載	●	●	●	●
⑦	展示会公式HPにスポンサー企業ロゴの掲示	●	●	●	●

目的：あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や将来に渡り広く使用・普及されるラージエレクトロニクス(プリントエレクトロニクス、ストレッチャブルエレクトロニクス等)の設計から製造、信頼性確保、流通に至る製品展示により技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。

会期：2015年6月3日(水)～5日(金) 午前10時～午後5時

会場：東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

後援：経済産業省(予定)、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部(予定)

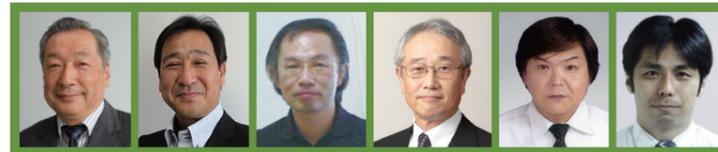
特別協力：一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)(予定)
 一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)
 一般社団法人日本銅センター(JCDA)
 一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)(予定)
 超高効率電子回路生産システム研究会(E-ESMAP)
 EMSOne(予定)
 SEMI ジャパン(予定)

海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体：
 CPCA(中国印制电路行业协会)、EIPC(欧州電子回路協会)HKPCA(香港線路板協会)、IPC(米国電子回路協会)、IPCA(印度電子回路工業会)KPCA(韓国電子回路産業協会)、TPCA(台湾電路板協会)

運営：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

入場料 1,000円(税込) ※招待券持参者及びインターネットでの事前登録者は無料

私たちが展示会を主催しています



展示会運営委員会 委員長 山本 浩彦
 一般社団法人日本電子回路工業会 会長 小林 俊文
 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 会長 須賀 雅知
 一般社団法人日本ロボット工業会 会長 津田 純嗣
 株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉
 株式会社工業通信 代表取締役社長 井上 政基

開催出展のご案内

Large Electronics Show 2015
 ラージエレクトロニクスショー2015
 構成展示会
 SS Lighting 2015
 PE PROCESS 2015
 PE最適生産システム展
 Device Engineering 2015

WIRE Japan Show 2015
 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展
 ●WIRE JAPAN SHOWセミナー

JPCA 2015 Show
 第45回国際電子回路産業展
 構成展示会
 PWB Tech 2015
 EMS JAPAN 2015
 2015機器・半導体受託生産システム展
 Module JAPAN 2015
 2015半導体パッケージング・部品内蔵技術展

JIEP 2015
 マイクロエレクトロニクスショー
 第29回 最先端実装技術・パッケージング展
 ●eX-tech
 ●最先端実装技術シンポジウム
 ●アカデミックプラザ

JISSO PROTEC 2015
 第17回 実装プロセステクノロジー展
 ●PROTECセミナー

ものづくりフェスタ2015
 構成展示会
 夢をカタチに
 次世代アスリ開発支援技術展
 ●組込みシステム技術(JASA)特別展示
 ●3D-MIDパビリオン
 ●第21回半導体オブザイヤー2015
NEDIA電子デバイス展

2015
6.3(水)-5(金)
 10:00-17:00
 東京ビッグサイト
 www.jpca.com

世界唯一にして最大！産学連携開催

電子機器トータルソリューション展示会

運営 **JPCA** 一般社団法人日本電子回路工業会

お申し込み/お問合せ
 www.jpca.com

JPCA 一般社団法人日本電子回路工業会
 〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 同路会館2階 ☎03-5310-2020 高03-5310-2021
 E-mail: show@jpca.org



電子回路基板主体からエレクトロニクス総合展示へ

商談目的で多くの方がご来場されます。
貴社ビジネス拡大のために、ぜひご出展ください！



展示会テーマ

のせる つなぐ つくる そして、ひろげる

展示会の特徴

- 電子回路業界全業種参加型イベント
- 電子回路製造・開発・研究に関わるすべての製品・技術サービスを網羅した総合展示会
- 国内外のユーザ・バイヤが新製品の購入・新技術の導入を目的に来場
- 業界における自社（製品・技術）の認知度・知名度・信頼性の向上等、ビジネス拡大に大きく貢献
- 出展者同士の提携・商取引や情報交換の場としても最適な電子回路・実装総合専門技術展示会

展示会の見どころ

ラージエレクトロニクスショー2015

共催：(一社)日本電子回路工業会 半導体産業新聞(機産業タイムズ社)

2010年より同時開催した、ラージエレクトロニクスを中心とするLED関連、プリントエレクトロニクス関連の専門展示会。
2015年は、特に日本が誇る電子部品「コンデンサ」ゾーンを設置し、大々的に参加企業を募集致します。

ものづくりフェスタ2015 日本から世界へ発信

- 主催：半導体産業新聞(機産業タイムズ社)
- M2M、トリリオン時代のセンサーモジュールパビリオン新設
 - 地方自治体オーガナイズコーナ新設
 - イスラエル大使館をはじめとする駐日大使館・研究機関パビリオン新設
 - NEDIA 電子デバイス展の拡大

WIRE Japan Show 2015

共催：(一社)日本電子回路工業会 電線新聞(機工業通信)

「電線/ケーブル・コネクタ・周辺機器」の日本唯一の展示会『WIRE Japan Show』は、産業用機器、自動車、通信等で重要な役割を果たす電線・ケーブルおよびコネクタ、電線加工機、配線用部材、ワイヤーハーネス加工、電線・ケーブル用計測器など様々な製品・技術分野の専門展示会として、2014年より同時開催。2015年は更にスケールアップして実施します。



● 来場企業例 (抜粋)

自動車関連 AUTOPROST、ASTI、JECs、KYB、Robert Bosch、SynPower、TDK、TLB Vehicle Registration Services、WOOJU I-TECH、愛三工業、アイシン・エイ・ダブリュ、アイシン精機、曙ブレーキ工業、アスモ、アルパイン、アンデン、いすゞ自動車、市光工業、オムロンオートモーティブエレクトロニクス、カーメイト、カルソニックカンセイ、川崎重工業、クボタ、ケーヒン、小糸製作所、コマツ、三恵技研工業、ジェコー、ショーワ、スズキ、スタンレー電気、住友電装、デンソー、東海理化、東洋電装、豊田自動織機、トヨタ自動車、豊田中央研究所、トヨタテクニカルペロップメント、トヨタ紡織、トランスロン、長野ジェコー、日産自動車、日産ライトトラック、日本自動車部品総合研究所、日本精機、日本精工、日本特殊陶業、日本発条、パイオニア、パナソニック AIS 社、BMW 東京、ビステオン・ジャパン(米)、日立オートモティブシステムズ、日野自動車、ファルテック、富士重工業、富士通テン、古河電気工業、ポッシュ(独)、ホンダカーズ横浜、本田技研工業、本田技術研究所、マールフィルターシステムズ、マツダ、ミツバ、三菱自動車工業、三菱重工業、村上開明堂、矢崎計器、矢崎総業、矢崎部品、ヤマハ発動機、エンバイ自動車、オイレ工業、ダイハツ、イハラ製作所、日野電機、京セラ、三菱ふそうトラックバス、三菱マテリアル、三菱電機、日本デルファイオートモティブシステムズ、日本メクトロン、フジクラ、本田技術研究所 四輪 R&D センター etc...

航空・宇宙関連 IHI、HIREC、NEC ネットワーク・センサ、Panasonic Industrial Devices Materials(Suzhou)、YAC 国際電熱、ハイウイン、旭光電機、関東航空計器、住友精密工業、中日本航空、日本アビオニクス、富士重工業、宇宙航空研究開発機構、NEC 東芝スペースシステム、川崎重工業、東京航空計器、パナソニック、日立製作所、福島アビオニクス、フジクラ、三菱重工業、三菱電機、三菱電機特機システム、明星電気、三菱電機 テクニカ etc...

OA・産業関連 CANON、TAIYO、TDK、CBC オプテックス、DongGuan SynPower、EIZO、HYUNDAI TECH、NEC インフロンティア、TDK ラムダ、オムロン、カシオ計算機、パナソニックファクトリーソリューションズ、パナソニック AIS 社、愛知時計電機、沖電気工業、IHI エスクープ、太陽 HD、大日本印刷、イワキ、ニコン、オリエンタルモーター、キーエンス、キャノン電子、キャノンファインテック、京セラドキュメントソリューションズ、クボタ、コマツ、G E 富士電機メーター、蛇の目マシン工業、住友重機械工業、セイコーエプソン、東芝、東芝テック、東芝三菱電機産産システム、日本電産サンキョー、日立製作所、ファナック、富士ゼロックス、富士通、富士電機、三菱電機 エンジニアリング、村田製作所、安川電機、リコー etc...

情報・通信関連 ACE TECH CIRCUIT、Adroit Circuit Logix Private Limited、AP TECH、ASIA INTEL COMMUNICATIONS、AU Optronics Corporation、Chang Sung Corporation、Chicony Power Technology、Chung-Nam national university、CvixLux Corporation、Dynamtron、EIZO、Elec&Etek Company、EQUIS n ZAROO、Hanbit chemical、Hangzhou H3C Technologies、HOYA CANDEO OPTRONICS、HUAWEI、ILIU Corporation、Interflex、LG innotek、Optec Technology、Panduit Corporation、PFU テクノコンサル、POONGWON、Shengyi Tech、Shenzhen Great Technology、Sony Mobile Communications、TDK、パナソニックソリューションテクノロジー、フジクラ、日立 ICT ビジネスサービス、京セラリステラルデバイス、三菱電機エンジニアリング、住友電気工業、昭和電工エレクトロニクス、東芝ソリューション、日本アイ・ピー・エム、日本電気、富士通、富士通オペティカルコンポーネンツ、アイ・オー・データ機器、アイコム、アイホン、HTC、NEC、NEC アクセステクニカ、NEC インフロンティア、NEC ネットワークプロダクツ、NEC マグナスコミュニケーションズ、NTT エレクトロニクス、NTT データ、NTT ドコモ、LG Electronics、沖電気工業、オムロン、オリンパスイメージング、カシオ計算機、キャノン、キャノン電子、京セラ、京セラドキュメントソリューションズ、KDDI、コニカミノルタ、埼玉日本電気、サクサ、サクサテック、SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS、ジェイアル総研情報システム、シチズン電子、シャープ、新日本無線、セイコーエプソン、ソニー、ソニービジネスソリューション、ソニーモバイルコミュニケーションズ、SoftBank BB、大日本印刷、デンソーウェーブ、東芝、日本 IBM、日本電気通信、日本無線、パイオニア、パナソニック、パナソニックシステムネットワークス、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、日立国際電気、日立製作所、日立 LSI システムズ、富士通、富士通アドバンストテクノロジー、富士通 CIT、富士通テレコムネットワークス、三菱電機、ヤフー etc...

AV/家電関連 ASTI、Avantpac Technology、BeLINK JAPAN、CJ TECH、dadny、EPE、FDK、HOYA、JINUTECH Corp.、KISCO、Lenovo、LFK、LG Display、LG Electronics、LG 電子ジャパン、Luxshare-ICT、NEC ディスプレイソリューションズ、Samsung Electronics、Shanghai GeXinShiYe、SHENGYI TECHNOLOGY、SHENZHEN YASUDA INTERNATIONAL、Simplay Labs LLC、SMK、SSL lighting、TDK、Taiwan Nippon Kayaku、Taur Technology、Tempra Corporation、United Asia Technologies(HK)、D.M.K. FSC、JVC ケンウッド、UACJ 製鏡、VSN、アイホン、アイエ電機製作所、アサヒ通信、アサヒ音響、アストロデザイン、アツデン、アルス、アルパイン、アルプス電気、アイデアシステム、インターフェイス、エアアセンター、エアールテック、エス・オー・シー、エジソン、エムワイティ、オーティオテクニカ、カウベルエンジニアリング、コルグ、コルケ、サーモス、シマセイ、ソニー・コンピュータエンタテインメント、ディーアンドエムホールディングス、テクニカフイ、ドリテック、ニコニメーキングシステムズ、フジクラ、ベンチャーラフト、ヤマリ、ユニオン精密、ランプオン、丸和製作所、紀元製作所、高松メッキ、山王、村元工作所、田中産業、東芝 パーソナル & クライアントソリューション社、東和電子、日本エーユー・オプトロニクス、茂治、共立電器産業、興和光学、広瀬電機、三菱電機エンジニアリング、三菱電機ホーム機器、三菱電機照明、三和電子機器、三皓、珠海格力大金機電設備有限公司、住友電工電子ワイヤー、十和田バイオニア、小西安、小林機械、松本正、信越ポリマー、新光電気工業、新生電子、新日本無線、西山工業、静菱テクニカ、船井電機、大日本印刷、中菱エンジニアリング、長野日本無線、東海、東京下田工業、東京端一、東芝コンピュータテクノロジー、東芝デジタルメディアエンジニアリング、東芝メディア機器、東芝ライフスタイル、東芝ロジスティクス、東北エプソン、凸版印刷、日東光学、日本メクトロン、日本電気、日本電産コパル、日立アプライアンス、日立クセル、白光、富士フィルムイメージングシステムズ、富士フィルムオプティクス、富士工業、北陸電気工業、本谷電器、オムロン、オリンパス、オリンパスイメージング、オンキヨー、カシオ計算機、キャノン、京セラ、グローバル電子、ケイテック、ケイラインロジスティクス、コニカミノルタ、コヒレント・ジャパン、シークス、シチズン電子、スタンレー電気、セイカ電子工業、セイコー NPC、セイコーインスツル、セイコーエプソン、センタック、ソニー、ソニー EMCS、ソニー LSI デザイン、ソニーモバイルコミュニケーションズ、ダイキン工業株式会社、タナシン電機、ティアックマニュファクチャリングソリューションズ、ティアック、デジタール・アコースティック、テスコム電機、デンソー工業、東芝、東芝ライテック、T O T O、日本マイクロニクス、ハイアールアジア インターナショナル、パイオニア、ハギワラソリューションズ、パナソック、パナソニック、パナソニックファクトリーソリューションズ、パナソニックプロダクションエンジニアリング、パナソニック AVC ネットワークス社、パナソニック AIS 社、ピーエス特機、ヒビノ、フォスター電機、フジプレアム、ペナント、ミネベア、リズム協伸、リヒテック研究所、ローテ・シユルツ・ジャパン、岡本硝子、海信日本、AOF ジャパン、インフォシティ、エンプラス、マグエックス、シャープ、仙台ニコン、ダイキン工業、太陽誘電、ニコン、日立製作所、富士通ゼネラル、富士フィルム、三菱電機、ミツミ電機、村田製作所、ヤマハ、リコー、ワコム etc...

医療機器関連 アトムメディカル、オリンパス、オリンパスメディカルシステムズ、コノコ医療電機、ジョンソン・エンド・ジョンソン、白河オリンパス、ソニー、タニタ、テルモ、東芝メディカルシステムズ、トプコン、日機装、日本光電工業、パナソニックヘルスケア、日立製作所、日立メディコ、フィリップスエレクトロニクスジャパン、フクダ電子、リオン atm インターナショナル、CKD、EXTOL、Frost & Sullivan、GEHC Japan、Green Planets、MHR テクニカルラボラトリー、NAN KAI CORPORATION、NLT テクノロジー、SEMITEC、SAMSUNG、Shanghai Meadville Science&Technology、TDK、アーケレイ、アイビジョン、アジレント・テクノロジー、アダマンド、アドバンスシステムデザイン、アポットジャパン、ウシオ電機、エア・ブラウン、エコー電気、エフアンドエフ、オリンパスエンジニアリング、キャリア・デベロップメント・アソシエイツ、コニカミノルタ、サカセ化学工業、ジェスアイ・グループ・ジャパン、シャープ、ショットモリテックス、スター・プロダクト、ステップサイエンス、ステラ、タカノ、タツタ電線、テクノ・トッパン・フォーラム、トローイツ、ニプロ医療電子システムズ、ニプロ、パナソニック、ピエベスト研究所、ヒロセ電機、ヒロセ電子システム、フジデノロ、ベルメック電機、ポッシュパッケージングテクノロジー、マイクロデザイン、マキチエ、メイト、ヤマト科学、永島医科器械、応用電子工業、オーイーエムシステム、コスミックエムイー、三和、東洋工業、湯山製作所、白寿生科学研究所、アークレイファクトリー、アクアテック、アルテック、インバクト、エイアンドエフ、エクスキャリアー、エフケー光学研究所、オークウエーブ、オガワ製作所、カツシカ、カワニシホールディングス、サムスン日本研究所、サンコー電子、シーピーエス、ジョブ、タカゾノ、タカハタ電子、タカハタ電子、テクノサイエンス、テクノシリカ、ラボ、テクノ菱和、トライトック、ナック、ネオテックスマテリアル、フェニックス工業、フジクラ、マーク電子、メテック、リード産業、荒川樹脂、鷲宮製作所、生活品質科学研究所、川村インターナショナル、池田理化、日昌医療器、富士通研究所、菊水電子工業、古河産業、国立大学法人東京工業大学、三共精密金型、山陽精工、小松ばね工業、小池会計事務所、新光超包フォワードテック、新電元メカトロニクス、瑞穂医科電機、世界長ユニオン、積水成型工業、泉工業、大研医器、大成ラミネーター、朝日インテック、朝日レントゲン工業、朝日分光、超技術研究集団、長田電機工業、長野オリンパス、椿本興業、東芝医用システムエンジニアリング、東富士電機、藤森工業、凸版印刷、日昭電器、日本機材、日本光電富岡、日本航空電子工業、日本電産コパル電子、日本電産サンキョー、八紘電子、富士フィルムオプティクス、富士フィルム、富士通、武蔵エンジニアリング、北里大学医療衛生学部、TMC、アジナクヴァ、林時計工業 etc...

EMS アジアエレクトロニクス、沖電気工業、オリジン電気、加賀コンポーネント、加賀電子、サンシン電機、シークス、シキノハイテック、新生電子、セイコープレジジョン、セレスティカ・ジャパン、タカヤ、トスレック、トム通信工業、長野沖電気、ナカヨ通信機、ユー・エム・シー・エレクトロニクス、横河ソリューションサービス、SANMINA、ジェイビルジャパン、フレクストロニクス・インターナショナル、富士通、堅田電機、大日光・エンジニアリング、大丸興業、東芝ディーエムエス、土佐電子、JVC ケンウッド、PFU、ピーダブルピー etc...



10 の展示会

機能別展示区分
と用途別展示

貴社の製品・技術を 最大限アピールできる！

出展者と来場者のマッチングを可能とするユーザーフレンドリー展示会
本展示会の来場者は、半数以上が電子・電気機器製造、電子回路基板製造、半導体部品製造に関わる方です。

JPCA Show 2015

- プリント配線板技術展 PWB Tech**
プリント配線板、設計プロセス技術、配線板用材料、製造プロセス技術・資機材、物流・環境対応システム、関連書籍等
- 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module JAPAN**
モジュール基板、モジュール実装、設計、モジュール基板・実装材料、製造プロセス技術・資機材、物流・環境対応システム、関連書籍等
- 機器・半導体受託生産システム展 EMS JAPAN**
プリント配線板実装基板、モジュール実装基板、各種集積回路製造・実装・組立・検査受託サービス、関連書籍等

ラージエレクトロニクスショー2015

- プリントドエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS**
プリントドエレクトロニクス基板、設計・分析システム、高機能材料、印刷・コーティング装置/システム、搬送システム、硬化・乾燥・封止技術、プリントドエレクトロニクス応用製品、関連書籍等
- 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 Device Engineering**
電子部品、MEMS、各種デバイス、設計・分析システム、各種ナノレベル材料・素材、微細加工装置/システム、検査・評価計測技術、各種ナノ技術応用製品、関連書籍等
- LED/OLED応用技術展 Solid-State Lighting**
LED/OLED(有機EL)及び応用製品(照明、エネルギー、ディスプレイ、タッチパネル他)、LED/OLED/パッケージ材料・素材、設計・分析システム、検査・評価測定技術、LED/OLED製造装置/システム、関連副資材料、関連書籍等

WIRE Japan Show 2015

- 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展**
産業用機器、電線・ケーブルおよびコネクタ、電線加工機、配線用部材、ワイヤーハーネス、電線・ケーブル用計測器、(電線・ケーブル・ハーネス)製造装置、検査機、関連書籍等

2015マイクロエレクトロニクスショー

- 最先端実装技術・パッケージング展**
最先端実装技術シンポジウム
最先端将来技術を中心とした、高密度実装技術全般、関連書籍等
- アカデミックプラザ** ●**eX-tech**

JISSO PROTEC 2015

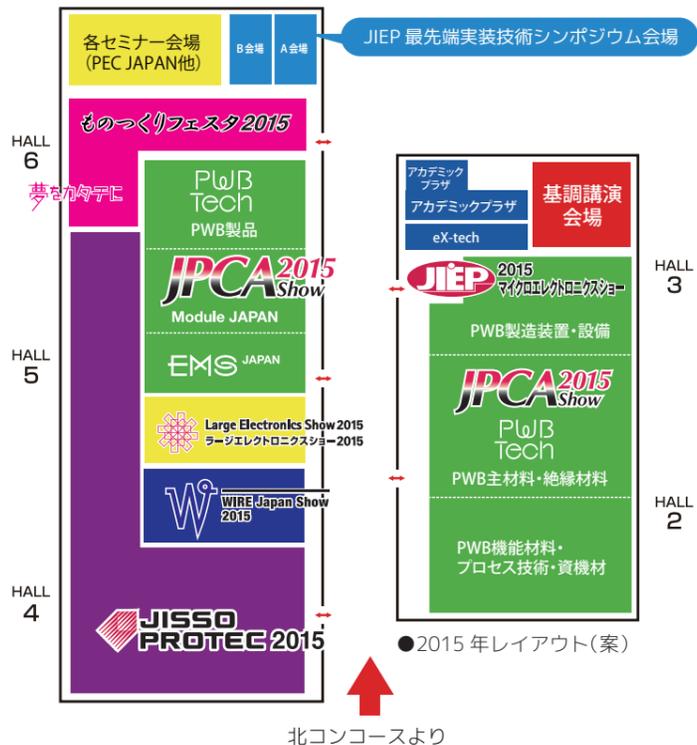
- 実装プロセステクノロジー展**
電子部品実装機及び関連機器・システム、半導体実装機・システム、検査・試験装置、実装設計システム等

ものづくりフェスタ2015

- 夢をカタチに一次世代アプリ開発支援技術展**
- NEDIA電子デバイス展**
- 3D-MIDパビリオン・セミナー(予定)**

「当社の製品はどの展示会に当てはまる?」「うちの目玉製品〇〇はこの展示会にふさわしい?」等、ご不明点ございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

運営事務局: ☎03-5310-2020



貴社の製品・技術アピールを トータルサポート

●機能別技術アイコン

貴社の製品・技術をアプリケーションサイド(商品設計担当、LSI製品設計担当)へわかりやすくアピール



●用途別アイコン

貴社の製品・技術を活用できる主な用途



●突出し看板



各ブースに貴社アピール技術を記載。

●ダントツ生産性アイコン

材料、設備、装置のご出展者様で、従来より生産性30%UPをアピールされる場合は「ダントツ生産性」アイコンを表示頂けます。



昨年の出展企業様での表示例



基調講演 6セッション2,536名

世界を牽引する各界の有識者をご登壇

パネルディスカッションを同時開催

PEC Japan 14セッション 650名

世界各国より講師陣をお招きし実施

最先端実装技術シンポジウム

最先端技術に関する対話型講習会を開催

出展者様にはご来場誘致に最適な無料聴講券を配付

毎回人気のオープンセミナー

- 文系にもわかりやすい『ぷりんとばんじゆくセミナー』
- 毎年立ち見が出る程の盛況『電子機器分解セミナー』
- 世界の最新動向がわかる『海外団体セミナー』

他、250以上のセミナー・イベントを実施
※講演数、参加人数は昨年実績

出展者新製品・技術紹介セミナー(NPIプレゼンテーション)、JPCA賞

参加費
無料

出展者による、新製品・新技術紹介を通し来場者への情報提供サービスの充実並びに展示会と発表の効果的な融合によりビジネスチャンス拡大を図ることを目的に、クローズドでの発表可能スペースをご提供致します。

- 展示棟ホール内に特設会場を設置!
- 出展者様には無料でご参加頂けます!
- 1講演30分ご使用頂けます。
- 講演会場はクローズドな会場をご準備
- 3日間、51講演で、2,536名の方々が聴講
- PC、プロジェクタ、スクリーン等を無料でご用意!
- 多くのメディアが取り上げるJPCA賞(アワード)に無料参加!

受付は発表参加各社にて行って頂きます。

それによりセミナーを利用したPR方法をアレンジ可能!
ご講演は導入・イントロダクションに留め、詳細説明・個別相談・質疑応答はご講演後自社ブース内にて実施するなど、
自社ブースへの誘導促進にも効果的!

JPCA賞(アワード)

受賞企業のプレスリリース配信!多数の報道機関へ事前告知致します。

NPIプレゼンテーション作品より、有識者で組織した選考委員会にて厳正に審査を行いJPCA賞(アワード)の授与を行います。受賞企業様はプレスリリースを行うと共に会場案内図等で来場者様に一目でわかるようご紹介させて頂きます。



産学連携だからこそ実施できる
多彩なセミナー
非常に目的意識の高い技術者から高い関心を引く
セミナープログラムを多数開催!

●前回実績受講者数12,316名
●プログラム数298講演

出展申込方法

■出展小間

基本小間サイズ：1小間9m²（3m×3m）

出展基本小間料金： 通常価格 410,000円(税別)/1小間
 会員価格※ 350,000円(税別)/1小間

※会員価格適用者：JPCA 会員 /JIEP 賛助会員 /JARA 正会員・賛助法人会員 / 半導体産業新聞年間購読法人 / 電線新聞年間購読法人

ご好評につき本年も次の特別割引を実施させていただきます。

●主催団体会員出展者様には、【通常価格の約20%OFF】

JPCA 会員 /JIEP 賛助会員 /JARA 正会員・賛助法人会員 / 半導体産業新聞年間購読法人 / 電線新聞年間購読法人で2014年11月14日(金)(第1期申込締切日)までの出展お申込者に限り会員・期間限定早期割引価格：328,000円(税別)/1小間を適用させていただきます。

●2014年ご出展実績からの増小間分半額適用

2014年展示会にご出展頂きました出展者様(会員限定)で、2015年に小間を増やして頂く場合には、2015年の増小間分小間料金は1律50%OFFとさせていただきます。

(2014年出展を見合わせた出展者様は、対象外とさせていただきます。)

●大小間出展割引特典

20小間以上の出展者(会員限定)で、2014年11月14日(金)(第1期申込締切日)までのご出展お申込頂いた場合は、通常価格の25%割引を適用させていただきます。ただし、割引適用対象は単一出展者に限りです。

■角小間料金

角小間をご希望の出展者は、出展申込書にご記入の上、お申込下さい。小間位置を決定する際、優先的に角小間をお選び頂けます。ただし、角小間数には限りがございますので、お早目にお申し込み下さい。角小間料金：15,000円(税別)/1小間(2小間が角に面する場合は、2倍となります。)

■申込小間数

申込小間数は1小間を単位として制限を設けません。

■申込方法

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展展示会をお選び頂き、別添の展示会「出展申込書」裏面の「出展規定」をご熟読頂き「出展申込書」をご記入の上、運営事務局までご送付頂くか、JPCA Show 2015 公式 Web サイトよりお申込頂けます。

■申込先

JPCA 一般社団法人日本電子回路工業会【運営事務局】

■申込締切

2014年11月14日(金) 早期申込締切日
 2015年2月13日(金) 最終申込締切日

■支払期限

2015年3月13日(金)(一括支払いのみ)

■小間位置の決定

出展者説明会開催日(2015年3月13日(金)予定)に小間位置を決定します。(1)小間位置は、原則として同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示レイアウトに基づき、角小間をお申し込みされた出展者の方を優先して、お申込の早い順番に選択して頂きます。(2)選択順位は、申込書を受理した順とし、事務局より連絡する受付番号を基本とします。

■取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面(郵便/ファックス/E-mail)による取消通知を受理した日		取消料
第1期申込者	11月15日以降の申込者	
2014年11月14日(金)以前	2015年2月13日(金)以前	小間料金の50%
2014年11月15日(土)以降	2015年2月14日(土)以降	小間料金の70%
2015年3月13日(金)まで		
2015年3月14日(土)以降		小間料金の100%

スポンサーセミナー

新規顧客の獲得や顧客反応の確認を期待する出展予定者に最適なプログラムです。展示ホール内に会場を設置いたします。スペースを壁面で囲みますので、クローズドの状態でのプレゼンテーションが可能です。

【セミナー形態】

- ・設置場所：展示ホール内(クローズド、壁面囲い・天井無)
- ・収容人数：50名程(スクール形式)
- ・1単位/ステージ：45分間
- ・利用料：820,000円(税別)
- ・申込開始時期：3月16日～(予定)

本セミナーは、1社につき3単位までお申込可能です。プロジェクト、スクリーン、マイク等の機材は運営者側で用意しますので、当日はパソコンをお持ち込み頂くだけでそのまま、御講演頂けます。なお、当日の時間割はお申込の先着順にて他参加者と調整の上、事務局にて決定致しますので、ご了承ください。

アカデミックプラザ出展募集案内

本展示会では、(一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)主催による産学連携強化を目的とした「アカデミックプラザ」を同時開催いたします。大学・研究機関・関連団体の最新研究活動・成果をブース展示や研究発表でご紹介し、産学連携強化とニュービジネス創出、企業との共同研究開発マッチングを促進します。大学・研究機関・関連団体の方は、是非この機会をご利用頂き、産学連携のより一層の推進にお役立て下さい。

出展対象	実装・電子技術分野全般(材料技術、回路・実装設計技術、高速高周波技術、電磁特性技術、信頼性分析技術、電子部品・実装技術、光回路実装技術、環境調和型実装技術、半導体パッケージ技術、マイクロメカトロニクス実装技術、等)
募集対象	国内外大学・研究機関・関連団体(会期中、来場者への質疑応答等可能な範囲でお願いします。)
出展について	出展と研究成果口頭発表 申込方法は次の3つよりお選びいただけます。 ①研究成果発表及び研究室の紹介 ②研究成果発表のみ ③研究室の紹介のみ 原則として、①と③をご希望された場合は、1大学・研究機関・関連団体、1人あたり1小間出展して頂けます。但し、2小間以上のご出展希望の場合は、JIEP事務局までご連絡下さい。
申込方法	ご興味のある出展者の方はJIEP事務局までご連絡下さい。 ☎03-5310-2010 Email : academic@jiep.or.jp

出展サポートプログラム

出展料に含まれるベーシックサービス

- JPCA メール配信サービス
- プレスリリースの配布
- オフィシャル WEB サイトへの掲載
- 全展示会ポスター製作・配布
- 出展者製品・技術セミナー(NPI プレゼンテーション)無料参加
- 最先端実装技術シンポジウム聴講招待券ご提供
- 来場者(一般・VIP)パンフレット(招待券・出展者一覧・封筒セット)のご提供
- 展示会場内商談ルームの利用
- EXPO NAVI への掲載



(左から)公式サイト、公式ガイドブック、一般・VIP・海外来場者招待状、商談ルーム。これらは出展者無料サービスのほんの一例です。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。



有料オプションサービス

多目的ルーム・ストックルーム

会場内に出展者専用施設可能な個室をご用意いたします。

サインバナー広告

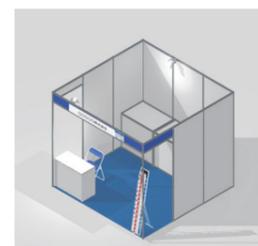
会場内に設置する各種サインボードに広告掲載。出展ブースへの誘導 PR にご利用下さい。

商談室レンタル

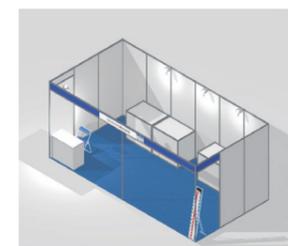
会場の2階に個室をご用意いたします。特定・少人数のお客様とご商談・会議・プライベートセミナー等にご活用下さい。

標準パッケージブースのご案内

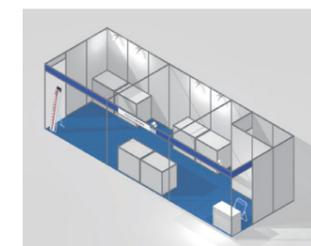
展示会開催当日1時間前に出展製品、商品サンプル、説明用パネルや各種カタログ類を会場にお持ち頂くだけでご出展が可能となる様々なタイプの廉価版標準パッケージブースをご用意しております。
 ※仕様、価格は変更する場合があります。 ※詳細は別途ご案内いたします。



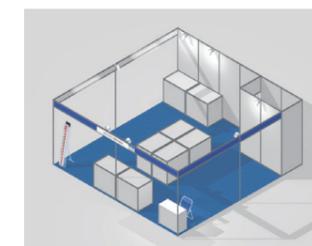
1小間/1面開放プラン



2小間/1面開放プラン



3小間/1面開放プラン



4小間/ブロック3面開放プラン

75,000円(税別)		118,000円(税別)		170,000円(税別)		213,000円(税別)	
セットアイテム	数	セットアイテム	数	セットアイテム	数	セットアイテム	数
パラペット	一式	パラペット	一式	パラペット	一式	パラペット	一式
カーペット	9m ²	カーペット	18m ²	カーペット	27m ²	カーペット	36m ²
社名表示	一式	社名表示	一式	社名表示	一式	社名表示	一式
蛍光灯40W	1灯	蛍光灯40W	2灯	蛍光灯40W	3灯	蛍光灯40W	4灯
スポットライト100W	2灯	スポットライト100W	4灯	スポットライト100W	6灯	スポットライト100W	8灯
コンセント100V	一ヶ所	コンセント100V	一ヶ所	コンセント100V	一ヶ所	コンセント100V	一ヶ所
幹線工事	1.3Kw	幹線工事	1.6Kw	幹線工事	1.9Kw	幹線工事	2.2Kw
受付セット	一式	受付セット	一式	受付セット	一式	受付セット	一式
展示台	2台	展示台	4台	展示台	6台	展示台	8台
カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式	カタログスタンド	一式